

DIESES ZEICHNUNGSODOKUMENT WIRD DURCH TE INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGEUERTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

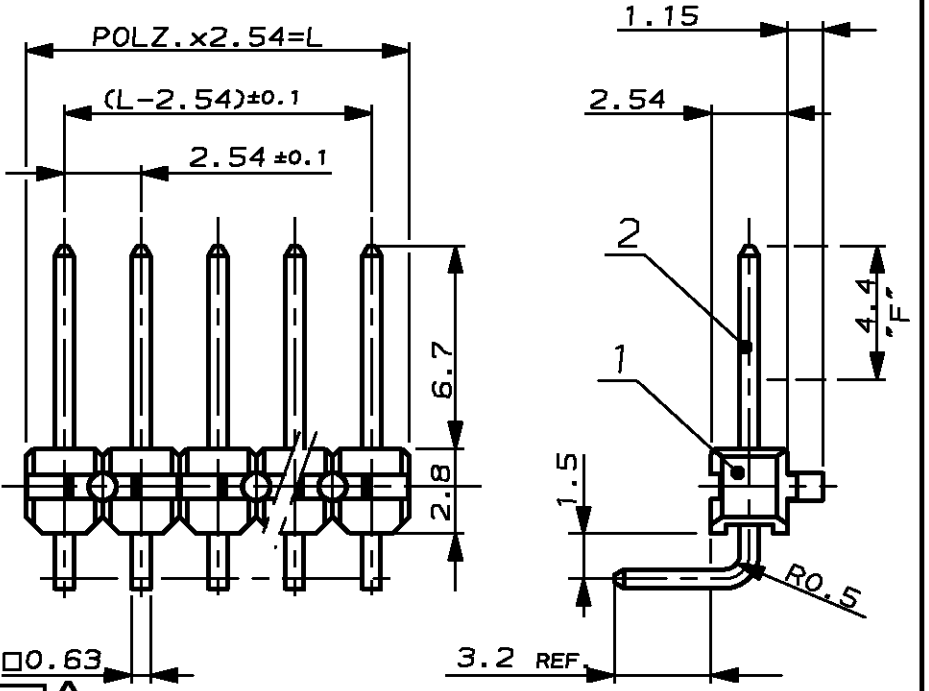
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TE INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

RELEASED FOR PUBLICATION KW 39/96  
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

MATED WITH: PASSEND ZU:	LOC AI	DIST -
PROJEKT NR.:	E 75-9231	

REVISIONS AENDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG			DATE	DWN	APVD
P	LTR				
V		Contact pin base material change from CuSn (Phosphor bronze) to CuZn (Brass). Plating change from min. 0.8microns gold plating to min. 0.7 microns Pd Ni + 0.1 microns gold flash at contact area (Area F).	24JUN 2014	TJ	JK

POLZ.	L±0.5	BESTELL-NR.
-	-	-
2	5.08	825 437 -2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9
10	25.40	1-
11	27.94	1-
12	30.48	1-
13	33.02	1-
14	35.56	1-
15	38.10	1-
16	40.64	1-
17	43.18	1-
18	45.72	1-
19	48.26	1-
20	50.80	2-
21	53.34	2-
22	55.88	2-
23	58.42	2-
24	60.96	2-
25	63.50	2-
26	66.04	2-
27	68.58	2-
28	71.12	2-
29	73.66	2-
30	76.20	3-
31	78.74	3-
32	81.28	3-
33	83.82	3-
34	86.36	3-
35	88.90	3-
36	91.44	3-
37	93.98	3-
38	96.52	3-
39	99.06	3-
40	101.60	4-
41	104.14	4-
42	106.68	4-
43	109.22	4-
44	111.76	4-
45	114.30	4-
46	116.84	4-
47	119.38	4-
48	121.92	4-
49	124.46	4-
50	127.00	5- 825 437 -0



MATING SIDE: MIN 0.7µm PdNi + 0.1µm GOLD FLASH.  
SOLDER SIDE: MIN 2.5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL.

- 1 MATING SIDE: MIN 0.7µm PdNi + 0.1µm GOLD FLASH. SOLDER SIDE: MIN 2.5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL.
- 2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 3 OBSOLETE

CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
-	-	-	-	Cu Zn	GREEN GRÜN	CONTACT PIN KONTAKTSTIFT	2
-	-	-	-	PBT GV	-	PIN HOUSING STIFTGEHÄUSE	1

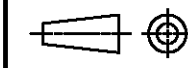
**TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALLGEMEINTOLERANZEN**

P.P. ISO 8015  
P.P. ISO 2768 - mH - E  
P. DIN 16901 - 140

PLC ±0.2  
PLC ±0.2  
PLC ±0.2  
PLC ±

ANGLES/WINKEL ±1°

DIMENSIONS: DIMENSIONEN, mm	DWN DAHLHEIMER 05.12.75	MATERIAL	FINISH OBERFLAECHE/FARBE
	CHK BÖCK 17.12.75		
APVD -	APVD -	TE Connectivity	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012	NAME		
APPLIC. SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.
WEIGHT GEWICHT	A4	00779	C-825437
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG			
		MASSSTAB	BLATT
		4:1	1 OF 1
		REV	V



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)